

DEM-2011

粘劑



DEM-2011是一種性能優異的粘劑，主要成分為環氧樹脂和改性胺樹脂。具有優異的粘性、彈性、耐水性，適用於電子元件的粘。

使用

電氣元件用粘劑

規格

清漆類型	雙組份環氧樹脂		
產品特點	1、具有優異的加工性能。 2、具有優異的耐熱震性能。 3、與乾燥時間相比，它具有出色的罐裝時間。 4、具有優異的粘性。 5、可低溫固化，也可常溫固化。		
稀釋劑	沒有任何	鍋時間 (25°C) (A+ 二)	100分鐘內
外部的	灰色的	固化條件	25°C×24小時以上/60~80°C×1 -2小時
粘度	20 - 40 泊	UL認證	未認證
比重	1.25 ± 0.02	儲存條件	存放在陰涼的室內空間 足夠的通風。
凝膠時間 (60°C)	30 - 40 分鐘	保質期	自生產日期起 6 個月 (冷藏時)
混合比例	A : B = 100 : 30 (重量)		

產品特性 (物理特性數據)

粘強度	10 - 20 Kgf/cm ² 以上
硬度	80 - 90 (SHORE-D)

如何使用

如何使用	1、按照指定的混合比例添加物質後混合均勻。 2、將充分混合的環氧樹脂注入基材上。 3、按照指定的固化條件進行乾燥。
警告	1、根據基材類型和塗裝線條件，上述說明可能會有所不同。 2、處理產品時請參閱MSDS。

▶ 以上數據是在實驗室條件下獲得的，產品性能可能會因工作方法和環境的不同而有所不同。以上房產數據僅供參考。